

RTE5565NEDSFK100T000R

RX65N/RX651 グループ 100ピン 0.5mm ピッチ
 LFQFP パッケージ対応 デバッグ MCU ボード

R20UT4125JJ0200
 Rev.2.00
 2017.12.15

1. 概要

本製品はRX65N/RX651グループMCUのPLQP0100KB-Bパッケージ用デバッグMCUボードです。

E20エミュレータを使用する場合、エミュレータの制御やトレース情報の出力のために、ユーザポートがエミュレータにより占有されます。これらのユーザポートはE20エミュレータと接続する38ピンコネクタとユーザシステム上で接続する必要があります。

本製品を使用することにより、MCUの全ユーザポートをユーザシステムで使用することが可能となり、E20エミュレータと接続する38ピンコネクタも不要です。また、本製品では、実チップを使用したトレース時よりも高速なトレース出力が可能のため、トレースデータの取りこぼしを減らすことが可能です。

E20エミュレータと本デバッグMCUボードのシステム構成を以下に示します。

なお、本デバッグMCUボードを使用する前に「7.使用上の注意事項」を必ずお読みください。

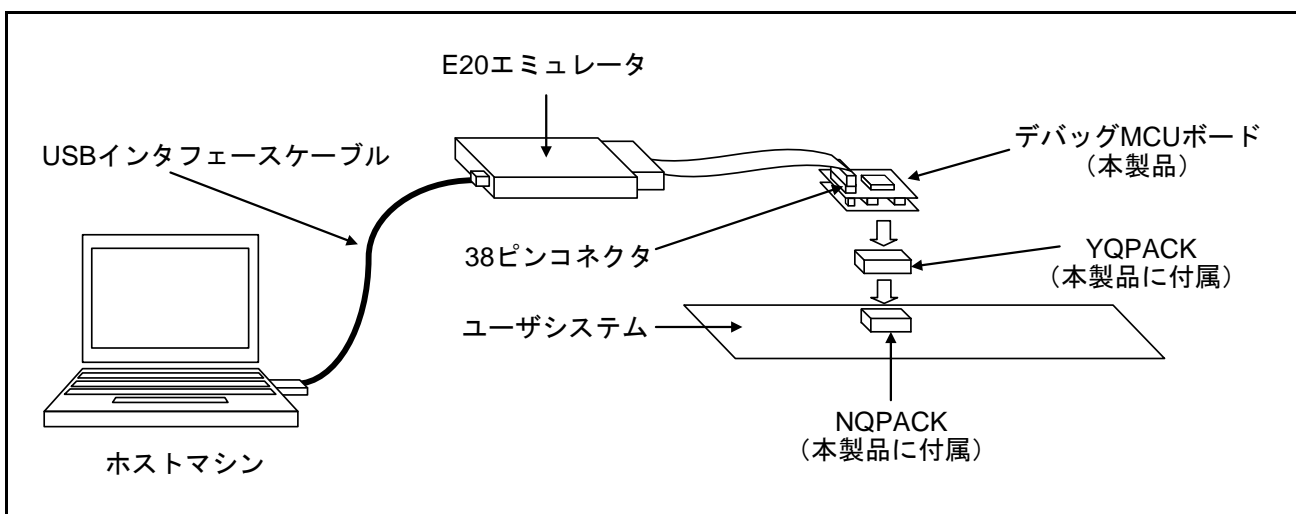


図1 システム構成

2. 包装内容

本製品は、以下の基板および部品によって構成されます。開封されたときに、すべて揃っているかを確認してください。

表1 デバッグMCUボードの包装内容

品名	数量	備考
デバッグMCUボード共通部 (RTE5565NEDDMB00000R)	1	寸法は「6. デバッグMCUボードの寸法図」を参照
変換ボード (R0E55630EPFK20)	1	寸法は「6. デバッグMCUボードの寸法図」を参照
YQPACK100SD (東京エレクトック製)	1	本製品とNQPACKの接続用コネクタ
NQPACK100SD-ND (東京エレクトック製)	1	ユーザシステム実装用ICソケット
YQ-GUIDE-S1 (東京エレクトック製)	4	YQPACKとNQPACKの固定ネジ
取扱い上の注意	1	東京エレクトック製品の取扱い注意事項
ユーザズマニュアル (和英)	1	本マニュアル

※NQPACK, YQPACK, YQSOCKET, YQ-GUIDE, HQPACK, TQPACK, TQSOCKET, CSSOCKET, CSPLUG/W, LSPACKは東京エレクトック株式会社の商標です。

重要事項



注意

廃棄に関して:



廃棄する時は必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。

European Union regulatory notices:



The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regulations put responsibilities on producers for the collection and recycling or disposal of electrical and electronic waste. Return of WEEE under these regulations is applicable in the European Union only. This equipment (including all accessories) is not intended for household use. After use the equipment cannot be disposed of as household waste, and the WEEE must be treated, recycled and disposed of in an environmentally sound manner.

Renesas Electronics Europe GmbH can take back end of life equipment, register for this service at "http://www.renesas.eu/weee".

取り扱いに関して:



- 本製品を使用する時は、部品に触れたり、ショートさせたりしないように十分に注意してください。
- 本製品に過大な物理的衝撃を与えないでください。
- 本製品を改造しないでください。改造した場合、保証の対象外となります。
- 本製品に搭載しているMCUはデバッグ用です。基板から取り外して他の用途に使用しないでください。
- NQPACK100SD-ND、YQPACK100SD、HQPACK100SD、YQ-GUIDE-S1ご購入についての
お問い合わせは、下記までお願いいたします。

東京エレクトック株式会社 電話番号：(03)5295-1661

電源に関して:



- 本製品にMCUの定格値を超えるような電圧を加えないでください。
- 本製品を含め、すべてのケーブルを接続し終えてから、接続した各装置へ電源を投入してください。

周辺温度に関して:



本製品の使用における周辺温度の上限（最高定格周辺温度）は35°Cです。
この最高定格周辺温度を越えないように注意してください。

European Union regulatory notices

This product complies with the following EU Directive.

Environmental Compliance and Certification:

- ・ Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU

3. 仕様一覧

本製品の機能仕様一覧を以下に示します。

表2 本製品の機能仕様一覧

項番	項目	仕様
1	対象MCU	・ RX65N/RX651グループのPLQP0100KB-Bパッケージ品
2	デバッグMCUボード搭載 MCU型名	・ R5F565NEDDFC ROM : 2Mバイト、RAM : 640Kバイト、データフラッシュ : 32Kバイト
3	電源	ユーザシステムからVCC = AVCC0 = AVCC1 = VCC_USB = 2.7V ^{※1} ~3.6V供給 ユーザシステムからVREFH0 = 2.7V~AVCC0供給 ユーザシステムからVBATT = 2.0V~3.6V供給
4	システムクロック (EXTAL)	・ ユーザシステムから24MHz(max)供給
5	サブクロック(XCIN)	・ ユーザシステムから32.768kHz供給

※1 パワーオンリセット状態にならない電圧(VCC > V_{POR})でご使用ください。

4. リセット回路

リセット回路図を以下に示します。510kΩでRES#端子をプルアップ処理しています。

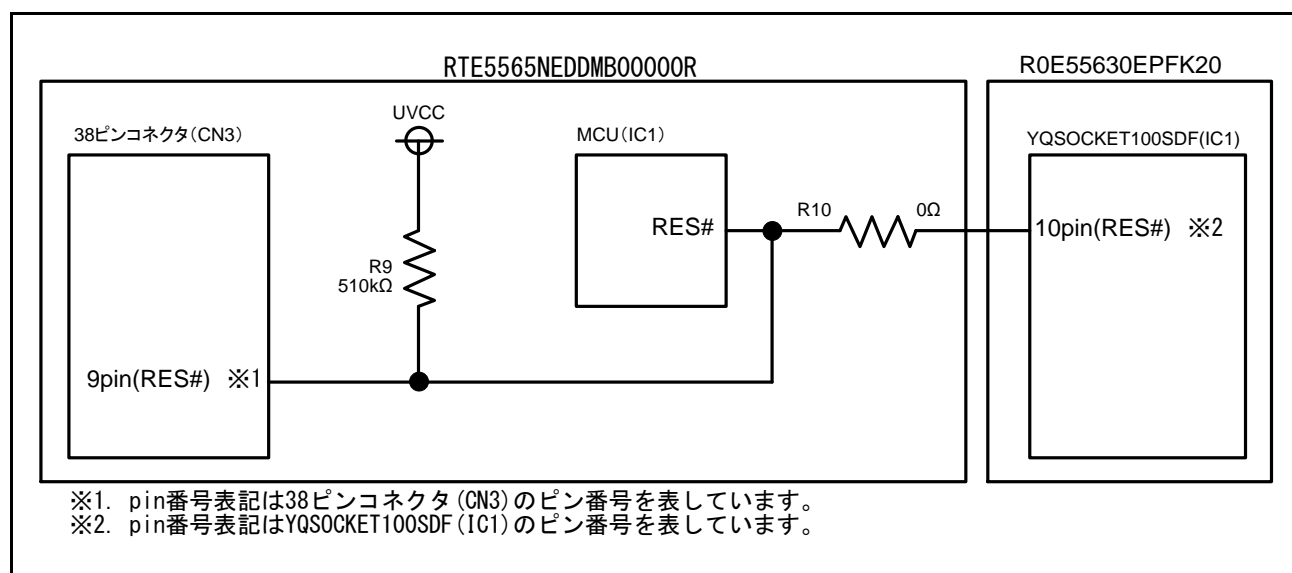


図2 リセット回路図

5. 接続方法

以下に示す手順で本製品とエミュレータを接続してください。

本製品 (RTE5565NEDSFK100T000R) は、NQPACK100SD-ND をユーザシステムに実装することにより、デバッグ時及び実装評価時のどちらにも使用できます。

(1) デバッグ時

- ① NQPACK100SD-ND をユーザシステムに実装してください。
この時、1ピン位置を必ず確認してください。
- ② ユーザシステムに実装したNQPACK100SD-NDの1ピン位置に合わせて、YQPACK100SDを接続してください。
本製品付属のYQ-GUIDE-S1でNQPACK100SDとYQPACK100SDを締め付けて固定してください。

- YQPACK100SD付属のネジ
YQPACK100SDには使用しないでください。
- NQPACK100SD-ND付属のプラスドライバ
HQPACK100SDをネジ止めする際使用します。
YQ-GUIDE-S1には使用できません。YQ-GUIDE-S1を締めるためのマイナスドライバは別途用意してください。

- ③ YQPACK100SDの1ピン位置に合わせて RTE5565NEDSFK100T000Rを接続してください。
- ④ RTE5565NEDSFK100T000R上の38ピンコネクタに E20エミュレータのフレキシブルケーブルを装着してください。
ケーブルを装着する際にRTE5565NEDSFK100T000Rの38ピンコネクタ側に負荷がかからないように、RTE5565NEDSFK100T000Rを手で固定しながらケーブルを装着してください。

(2) 実装評価時

- ⑤ ユーザシステム上のNQPACK100SD-NDにフラッシュROM版のMCU、HQPACK100SD(別売)の順で装着して使用します。

RTE5565NEDSFK100T000Rを使用する際は、「7.使用上の注意事項」を必ず参照してください。

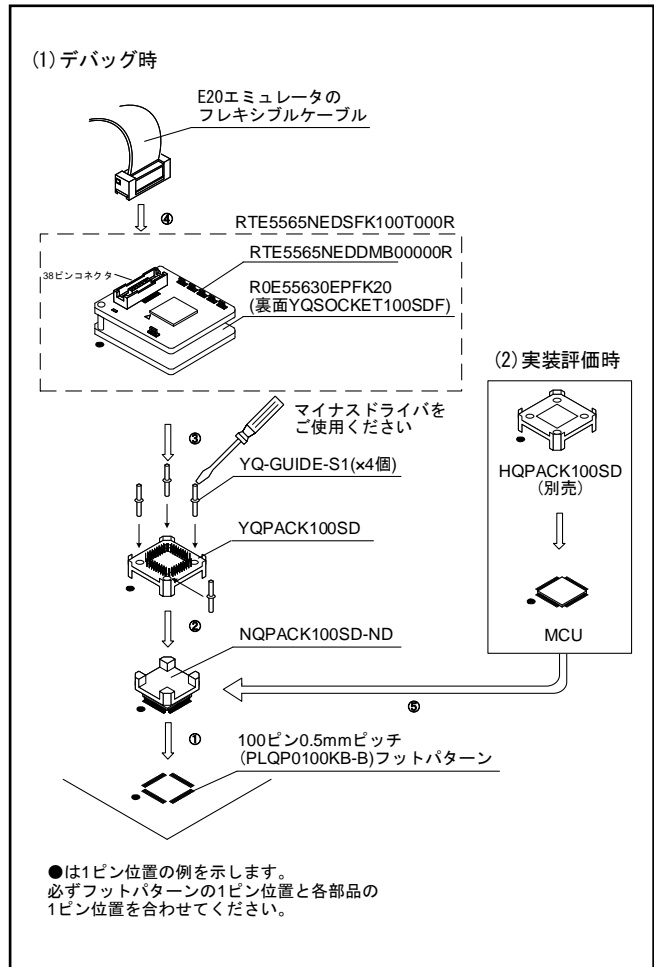


図3 ユーザシステムと本製品の接続

警告

接続に関して:



- エミュレータの接続、取り外しを行う場合は、必ずエミュレータ、本製品およびユーザシステムの電源を全てオフにしてください。電源がオンの状態でエミュレータの接続、取り外しを行うと、エミュレータ、本製品およびユーザシステムの破壊又は、発煙、発火の可能性があります。
- ユーザインタフェースケーブルの本製品側のコネクタ (38ピンコネクタ) とエミュレータのユーザインタフェース側のコネクタの向きを確かめて正しく接続してください。接続を誤るとエミュレータ、本製品およびユーザシステムの破壊又は、発煙、発火の可能性があります。

注意

NQPACKの取り付けに関して:



- 必ず1ピン位置を確認してからNQPACKを実装してください。
- 固定ネジ (YQ-GUIDE-S1) の締めつけ方は、締めつける力が急激に変化した時点で締めつけを中止してください (トルク設定作業が行なえる場合は、0.054N・m以下を目安としてください)。必要以上に固定ネジを締めつけた場合、NQPACKのネジ穴が破損したり、NQPACKのはんだクラックによる接触不良が生じたりすることがありますので、注意してください。
- 使用中に導通がなくなった場合は、NQPACKのはんだ付けにクラックが発生した可能性があります。テスタなどで導通を確認しその箇所を再度はんだ付けしてください。

6. デバッグMCUボードの寸法図

本製品 (RTE5565NEDSFK100T000R) の寸法図及び参考フットパターンを以下に示します。

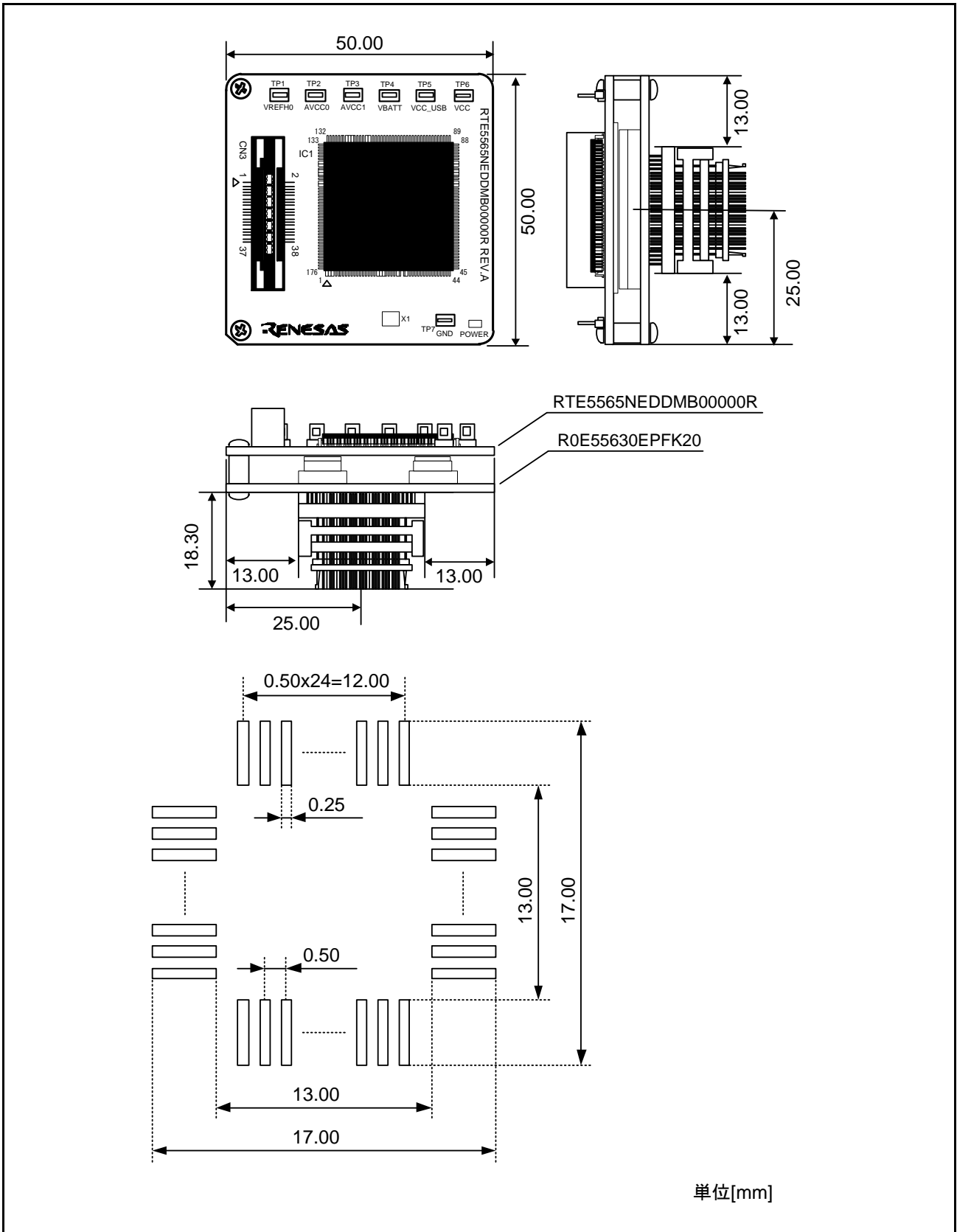


図4 本製品(RTE5565NEDSFK100T000R)の寸法図及び参考フットパターン

7. 使用上の注意事項

本製品をお使いになる前に、下記の注意事項を必ず確認してください。誤った使い方は、デバッグMCUボード、ユーザプログラムおよびユーザシステムの破壊につながります。

ボードの接続に関して：

- 電源が入っているときにデバッグMCUボード、ケーブルの接続および取り外しをしないでください。
- ユーザシステムへの接続時には、1ピンの位置に十分注意して本製品を接続してください。

フラッシュメモリの書き換えに関して：

- 本製品に搭載しているMCUのフラッシュメモリ書き換え回数には上限があります。デバッグ中にイレーズエラーが発生した場合、フラッシュメモリの寿命とされます。本製品を交換してください。

デバッグに関して：

- 本製品はユーザシステムと接続してのデバッグのみサポートしています。
- 本製品単体でのデバッグはサポートしていません。

デバッグ時の型名選択に関して：

- 統合開発環境でのプロジェクト新規作成時は、使用するマイクロコントローラに、実際に使用になるデバイス型名を選択してください。また、デバッグを行う前に、下記の設定を行ってください。
- CS+でデバッグする場合、[ファイル]→[追加]→[新しいサブプロジェクトを追加]で開くダイアログで、以下を選択してデバッグ専用のサブプロジェクトを作成する必要があります。

使用するマイクロコントローラ：R5F56519DMB(*1)、プロジェクトの種類：デバッグ専用

その後、サブプロジェクトのデバッグ・ツールをE20に変更し、デバッグ・ツールのプロパティのダウンロードファイルにメインプロジェクトで生成されるABSファイルを指定してください。

その他のデバッグ・ツールのプロパティの設定が終了したら、プロジェクト・ツリーパネルで、サブプロジェクトを選択し、右クリックメニューで、作成したプロジェクトをアクティブ・プロジェクトに設定してください。

- e2 studioの場合、[実行]→[デバッグの構成...]で開くダイアログのDebuggerタブにて以下を選択してください。
Target Device：R5F56519DMB(*1)

*1：CS+もしくはe2 studioでデバッグする場合、Target Deviceは以下を選択してください。

Target Device	コードフラッシュメモリ容量	デュアルバンク機能
R5F565N9DMB (RX65N) R5F56519DMB (RX651)	512K/768K/1M バイト	なし
R5F565NEDMB (RX65N) R5F5651EDMB (RX651)	1.5M/2M バイト	使用しない
R5F565NEDMB_DUAL (RX65N) R5F5651EDMB_DUAL (RX651)	1.5M/2M バイト	使用する

通信インタフェースに関して：

- 本製品使用時は、JTAG通信を使用してください。

デバッグ対象MCUとの違いに関して：

- 本製品に搭載しているMCUのROMサイズは2MBです。デバッグ対象MCUのROMサイズがこれよりも小さい場合、差となる領域にもアクセスできてしまいますのでご注意ください。

WAIT#に関して：

- 本製品に搭載しているMCUにはP55にWAIT#機能の割り当てがないため、本製品はP55/WAIT#端子のWAIT#機能を使用できませんのでご注意ください。P51/WAIT#のWAIT#機能は使用可能です。

ユーザシステムの設計に関して：

- EMLE端子は、4.7k~10kΩでプルダウン処理をしてください。
- MD端子は、4.7k~10kΩでプルアップ処理をしてシングルチップモードにしてください。
- ユーザシステムのリセット回路はオープンコレクタ出力にしてください。

フラッシュプログラマ（Flash Development Toolkit, Renesas Flash Programmerなど）に関して：

- 本製品使用時は、フラッシュプログラマを使用しないでください。

フラッシュライターモードに関して：

- デバッグのフラッシュ書き込み専用モードは、フラッシュプログラマ同様に使用しないでください。

A/Dコンバータに関して：

- A/Dコンバータは、MCUとユーザシステムの間にはピッチ変換基板などが存在するため、実際のMCUとは結果が異なります。

ホットプラグインに関して：

- 本製品使用時は、ホットプラグインを使用しないでください。

暗号機能に関して：

- 本製品に搭載しているMCUには暗号モジュールがないため、本製品は暗号機能を使用できません。

海外規格に関して：

- 本製品は、下記の規格に適合していません。
欧州規格：EN 55032 Class A, EN 55024
米国FCC規格：FCC part 15 Class A
-

8. 保証

1. 本製品の保証期間は、ご購入後1年間となっております。
お客様での取り扱い説明書に基づいた正常なご使用状態のもとで、万一故障・損傷した場合には無償修理または無償交換いたします。
2. 保証期間内でも、次の項目による故障・損傷の場合は、保証範囲外とさせていただきます。
 - a) 本製品の誤用、濫用または、その他異常な条件下でのご使用により生じた故障・損傷。
 - b) ご購入後の輸送、移動時の落下等、お取扱が不適当であった為生じた故障・損傷。
 - c) 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障・損傷。
 - d) 火災、地震、落雷、水害、その他天災地変、異常電圧等による故障・損傷。
 - e) 弊社以外による改造、修理、調整または、その他の行為にて生じた故障・損傷。
3. 消耗品（ソケット、アダプタ等）は修理対象には含みません。

修理を依頼される際は、購入された販売元の担当者へご連絡ください。
なお、レンタル中の製品は、レンタル会社または、貸し主にご相談ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれかに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、その他の不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、
金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を、(1)核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器およびこれらを運搬することができるミサイル（無人航空機を含みます。）の開発、設計、製造、使用もしくは貯蔵等の目的、(2)通常兵器の開発、設計、製造または使用の目的、または(3)その他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる目的で、自ら使用せず、かつ、第三者に使用、販売、譲渡、輸出、賃貸もしくは使用許諾しないでください。
当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 10. お客様の転売、貸与等により、本書（本ご注意書きを含みます。）記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は一切その責任を負わず、お客様にかかる使用に基づく当社への請求につき当社を免責いただきます。
 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 12. 本資料に記載された情報または当社製品に関し、ご不明点がある場合には、当社営業にお問い合わせください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.3.0-1 2016.11)



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記どうぞ。
総合お問合せ窓口：<https://www.renesas.com/contact/>